

❖ 第126回 産業立地研修会 ❖

半導体産業の展望と立地展開

本財団は、産業立地および地域開発に関する調査研究機関として諸般の事業を実施しており、その一環として「産業立地研修会」を開催しております。本研修会は、地方公共団体や関係機関、企業などにおいて地域振興・企業立地などの事業を担当している方々を対象に、見識を深めていただき、業務に活かしていただくことを目的としています。

今回は「半導体産業の展望と立地展開」をテーマとして開催いたします。様々な観点にて重要性が高まっている半導体産業において、国の支援施策や今後の企業立地動向に関する具体的な事例、企業現場の取組みをご紹介します。

ご多忙の時節とは存じますが、多くの方にご参加いただきたく、ご案内申し上げます。

日時

【会場参加】 令和3年 11月26日(金) 13:00~16:30

※【会場参加】の場合は、オンデマンドデータは提供されません。

【オンデマンド参加】 令和3年 12月3日~24日 動画配信 (約3週間)

※研修会資料(複製不可)、受講票ID・パスワードを12/3までに郵送します。

場所

全水道会館 4階 大会議室

(東京都文京区本郷1-4-1)

主催 (一財)日本立地センター

対象 自治体、産業支援機関、民間企業の産業振興・企業誘致などのご担当者

定員 **【会場参加】** 70名(会場収容人数の半数以下)
【オンデマンド参加】 定員なし

参加費 **【会場参加】** 本財団賛助会員 15,000円/人、 非会員 30,000円/人
【オンデマンド参加】 本財団賛助会員 15,000円/自治体・団体、 非会員 30,000円/自治体・団体

(「賛助会員」は、「全国イノベーション推進機関ネットワーク」など本財団が関わる他の組織の会員とは異なりますのでご注意ください。)

一般財団法人日本立地センター 産業立地部
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台1-8-11 東京YWCA会館8階
TEL 03-3518-8962 FAX 03-3518-8969
E-mail kensyu@jilc.or.jp

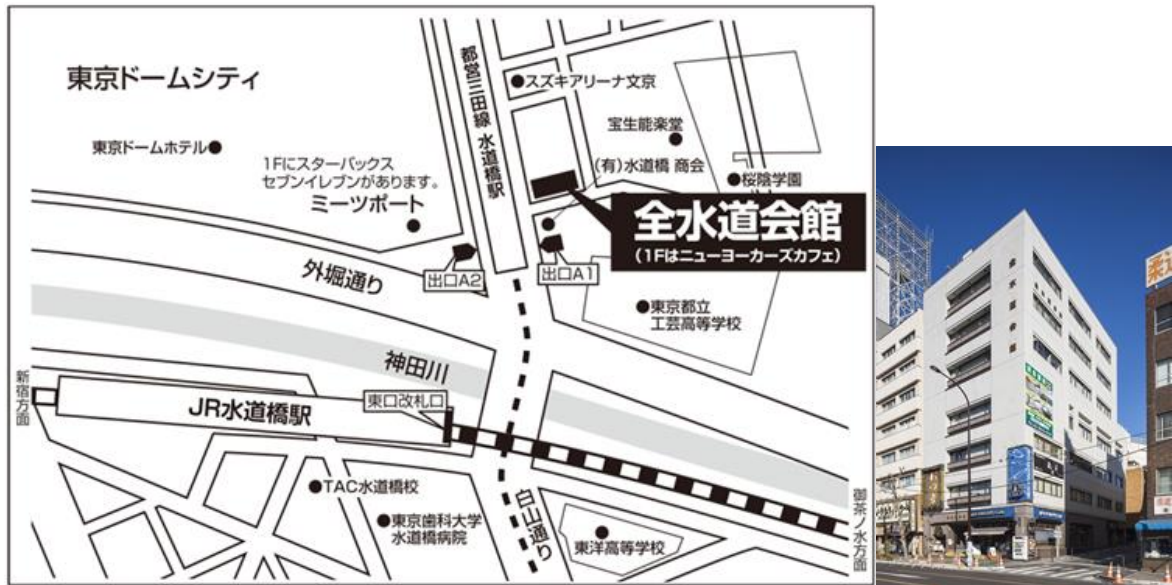
■担当 醍醐・増川(本研修会全般)

齊藤(申込書受付・申込内容変更のご連絡等)

会場案内

全水道会館(東京都文京区本郷 1-4-1)

<http://www.mizujoho.com/zensuido/tabid/66/Default.aspx>



○JR 総武線「水道橋駅」東口徒歩 2 分

○都営地下鉄三田線「水道橋駅」A1出口徒歩 2 分

●お申し込み方法

別添の参加申込書に必要事項をご記入のうえ、FAXもしくはEメールでお申し込みください。
(申込締切 令和3年11月22日(月))

申込書到着後、事務局よりEメールにて受付確認のご連絡をします。

お申し込み後、数日経過してもメールが届かない場合はお問い合わせください。

※定員等の関係で参加をお受けできない場合は、申込書到着後、早急にご連絡させていただきます。

●参加費のお支払いについて

参加費につきましては、下記銀行の口座にお振り込みをお願いします(当日ご持参いただいても結構です)。

(ご注意) 一旦納入された会費は、理由の如何によらず返却できかねますので、ご了承ください。

また、宿泊費・交通費は、参加費に含まれておりません。 宿泊先・交通機関等は、お手数ですが各自でご手配くださいますようお願いいたします。

振込銀行：三菱UFJ銀行 東京公務部 普通預金口座 No.0030071
りそな銀行 東京公務部 普通預金口座 No.0100929
みずほ銀行 虎ノ門支店 普通預金口座 No.1964621
口座名義：一般財団法人日本立地センター
ザイ) ニホンリッチセンター でご入金ください

第 126 回 産業立地研修会 スケジュール

1 1 月 2 6 日 (金)	
12:30～13:00	受付
13:00～13:05	開会挨拶
13:05～13:10	ガイダンス、事務局紹介
13:10～14:10 (60分)	<p>「半導体産業の戦略的立地促進の方策」 経済産業省 商務情報政策局 情報産業課 デバイス・半導体戦略室長 荻野 洋平 氏</p> <p>半導体産業戦略の概要や地域における半導体立地の課題、国による立地促進の対応策・支援策などについて。</p>
14:10～14:20	休憩
14:20～15:10 (50分)	<p>「岡山村田製作所の事業展開と半導体製造拠点の立地条件」 株式会社岡山村田製作所 管理部人事総務課 シニアマネージャー 角田 竜也 氏</p> <p>岡山村田製作所の今後の事業展開。半導体・デバイス製造拠点の立地条件や地域自治体に求められる対応策・支援策などについて。</p>
15:10～15:20	休憩
15:20～16:00 (40分)	<p>「新日本無線の事業展開と半導体製品の製造状況」 新日本無線株式会社 取締役常務執行役員 電子デバイス事業部 開発本部長 小宮山 一明 氏</p> <p>新日本無線の今後の事業展開。半導体製品の製造現場やファンドリー事業の状況、長崎テクニカルセンターなど国内立地の展開について</p>
16:00～16:10	休憩
16:10～16:30	<p>「半導体産業を含めた企業立地をめぐる概況について」 一般財団法人日本立地センター 産業立地部 部長代理 増川 邦弘</p> <p>企業立地をめぐる最近の動向などについて。</p>

※都合によりスケジュールなどに変更が生じる場合があります。



第126回 産業立地研修会【会場】参加申込書

(締切：令和3年11月22日(月))

団体名			
住所	〒 -		
連絡担当者	(ふりがな)	所属・役職	
TEL		E-mail	連絡窓口として代表の方のアドレスをご記入ください。

参加者

氏名	所属・役職	氏名	所属・役職
ふりがな		ふりがな	
ふりがな		ふりがな	

参加費のお支払い方法（金額をご記入ください）

合計	円	振込	円	当日支払 (現金)	円
----	---	----	---	--------------	---

必要書類 必要な書類の番号にチェックを付けてください。

<input type="checkbox"/> 1 請求書	<input type="checkbox"/> 2 参加費内訳	※「1 請求書」は申込受付後、郵送します。 「2 参加費内訳」は申込受付メールに添付致します。 「領収書」は研修会当日、現金支払いの方のみに直接お渡しします。
請求書・領収書の宛名		
通信欄	※請求書・領収書の記載内容にご希望があればご記入ください（「研修会参加費」以外の費目、請求日の記載等）。	

本研修会を知ったきっかけを以下よりお選びください(1つのみ) 番号にチェックを付けてください。

<input type="checkbox"/> 1 案内メール	<input type="checkbox"/> 2 メルマガ	<input type="checkbox"/> 3 ホームページ
<input type="checkbox"/> 4 郵送(DM)	<input type="checkbox"/> 5 所属部署の紹介(上司・過去参加者等)	<input type="checkbox"/> 6 主催者からの紹介

【個人情報の取り扱いについて】

ご記入いただいた個人情報は本研修会の実施に関する目的に限り使用し、(一財)日本立地センター 産業立地部にて厳重に管理します。



第126回 産業立地研修会【オンデマンド】 参加申込書

(締切：令和3年11月22日(月))

※オンデマンド参加専用の申込書です。

団体名			
住所	〒 -		
連絡担当者名	(ふりがな)	所属・役職	
TEL		E-mail	

参加費のお支払い金額

参加費の合計	円
--------	---

必要書類 必要な書類の番号にチェックを付けてください。

<input type="checkbox"/> 1 請求書 <input type="checkbox"/> 2 参加費内訳	
請求書の宛名	
通信欄	※請求書の記載内容にご希望があればご記入ください(「研修会参加費」以外の費目、請求日の記載等)。

※「1 請求書」は申込受付後、郵送します。「2 参加費内訳」は申込受付後、メールで送信します。

本研修会を知ったきっかけを以下よりお選びください(1つのみ) 番号にチェックを付けてください。

<input type="checkbox"/> 1 案内メール	<input type="checkbox"/> 2 メルマガ	<input type="checkbox"/> 3 ホームページ
<input type="checkbox"/> 4 郵送(DM)	<input type="checkbox"/> 5 所属部署の紹介(上司・過去参加者等)	<input type="checkbox"/> 6 主催者からの紹介

【個人情報の取り扱いについて】

ご記入いただいた個人情報は本研修会の実施に関する目的に限り使用し、(一財)日本立地センター 産業立地部に
て厳重に管理します。

※下記Webサイトより、参加申込書(Word版)をダウンロードできます。
日本立地センターHP → セミナー・イベント情報 → 第126回産業立地研修会のご案内

【オンデマンド参加】申込書

協議会等で複数団体参加される場合、以下の参加団体情報に団体毎の情報をご記入ください。

参加団体情報（複数団体参加の場合）

団体名			
住 所	〒 ー		
連絡 担当者名		所属部署	
TEL		E-mail	

団体名			
住 所	〒 ー		
連絡 担当者名		所属部署	
TEL		E-mail	

団体名			
住 所	〒 ー		
連絡 担当者名		所属部署	
TEL		E-mail	

団体名			
住 所	〒 ー		
連絡 担当者名		所属部署	
TEL		E-mail	